JP 62007619; A 19870114 (198708)\* JP 62007619 A JP 1985-145982 19850703 9p ADT PRAI JP 1985-145982 19850703

CO1BO33-02 IC

Sil. is mfd. by emitting flame (46), which is generated by reaction of halogen with H2, towards starting material. Supplying material cpd. deposit Si on surface of the starting material. Deposited Si is melted and appears as liq. drops (48), which are cooled and collected in a receiver JP 62007619 A UPAB: 19930922 AB located under the starting material.

ADVANTAGE - Since power consumption is small and prodn. rate is

large, cost of the Si can be reduced.

1/5

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-7619

@Int.Cl.

識別記号

厅内整理番号

49公開 昭和62年(1987)1月14日

C 01 B 33/02

6526-4G

審査請求 未請求 発明の数 3 (全9頁)

公発明の名称

ケイ素の製造方法及び装置

②特 願 昭60-145982

②出 顋 昭60(1985)7月3日

母発 明 者 田 遺

唐 姓

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱化成工業株式

会社内

母 発明 者 田 村

稔

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱化成工業株式

会社内

金出 願 人

三菱化成工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

30代 理 人 弁理士 重 野 門

明細 寶

1、発明の名称

ケイ素の製造方法及び製置

- 2 . 特許請求の範囲
- (1) 出発材へ向けて、ハロゲンと水器との反応火災を放射させると共に、この火災中にケイ緊 類料化合物を供益して前記出発材表面にケイ案を 析出させ、かつ、この析出したケイ業を移触請下 させ、出発材下方にて捕集して得ることを特強と するケイ楽の製造方法。
- (2) 額下するケイ素を不锈性ガスと複雑させて冷却し、粒状物として構築することを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のケイ素の製造方法。
- (3) ハロゲンは塩素であることを特徴とする 特許請求の範囲第1項又は第2項に記載のケイ素 の製造方法。
- (4) ケイ奈原料化合物は、一般式SiH + n Cln (式中n は0、1、2、3又は4) で扱わ される化合物の1種又は2種以上であることを特

後とする特許請求の範囲第1項ないし第3項のいずれか1項に記載のケイ案の製造方法。

- (5) 出発材は少なくともその表面が多結晶ケイ教又はSiO2よりなることを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第4項のいずれか1項に記載のケイ妻の製造方法。
- (6) 出発材を鉛度動心回りに回転させることを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第5項のいずれか1項に記載のケイ楽の製造方法。
- (7) 出発材へ向けて、シランとハロゲンとの 反応火炎を放射させ、前記出発材衰面にケイ素を 析出させると共に、この折出したケイ素を溶融液 下させ、出発材下方にて捕集して得ることを特色 とするケイ森の製造方法。
- (8) 溶融調下するケイ実を不活性ガスと接触させて冷却し、粒状物として途集することを特徴とする特許請求の範囲第7項に記載のケイ素の製造方法。
- (9) ハロゲンは塩素であることを特殊とする 特許請求の範囲第7項又は第8項に記載のケイ米

特開昭62-7619(2)

の製造方法。

(10) 出発材は少なくともその設面が多結晶ケイ楽又はSiO2よりなることを特徴とする特許散水の範囲第7項ないし第9項のいずれか1項に記載のケイ楽の製造方法。

(11) 出発材を鉛度軸心回りに回転させることを特徴とする特許額求の範囲第7項ないし第19項のいずれか1項に記載のケイ案の製造方法。

(12) 上下方向に延在すると共に、反応競ガスの排出口が形成された容器と、

談容器内の上級に重設された出発材と、

該容器内において、出発材の下部へ向けて設置された、少なくともハロゲンガス供給管とケイ業原料化合物供給管とが接続される火炎発生用のパーナと、

該容器の底部に設けられたケイ常独出設置と、 を購えてなることを特徴とするケイ素の製造装 徴。

(13) 前記容器は、その下部に精却ガス落入

案を製造する方法としては、いわゆるジーメンス 法が広く用いられている。

世力消疫量の極めて少ない高純度ケイ素の製造方法として、例えば特開昭 5 7 - 1 4 0 3 0 8 には、流動反応器中にケイ素微粒子をクロロシランを水素をで、このクロロシランを水素を受ける又は熱分解することにより、ケイ素を顕症状に成長させて得る方法が関示されている。この特開昭 5 7 - 1 4 0 3 0 8 の方法によれば、ジー

入口が形成されると共に、前記出発材よりも下方の容器高さ方向中途位置に冷却ガスの辞出口が形成されていることを特徴とする特許額束の範囲第12項に記載のケイ楽の製造装置。

(14) 前記出売材は、容器頂部に設置された回転出売材装品の鉛度回転報下端に装着されていることを特徴とする特許請求の範囲第12項又は 第13項に記述のケイ楽の製造装置。

(15) 前記パーナは、前記出発材の斜め下方位置に設置されていることを特別とする特許請求の範囲第12項ないし第14項のいずれか1項に 記載のケイ素の製造整理。

3.発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明はケイ案の製造方法及び装置に係り、更に詳しくは高純度のケイ業を承続的に製造することができる方法及び装置に関するものである。

【従来の技術】

高純度ケイ業は、半導体集後回路の基板などとして広く利用されている。このような高純度ケイ

メンス法のようにシリコン組施を通電知為させる 必要がないので、電力消費最は著しく減少される ものの、生家するケイ異粒子が高温の反応器内理 面と接触し、反応器構成元素が温入し、得られる ケイ素の純度が低くなってしまう。

また、特公昭 5 7 - 1 7 8 4 3 には、塩水発炎中にシラン又はクロロシランを供給して熱分解させ、ケイ変を出発材に折出、堆積させる方法が記載されている。

[発明が解決しようとする問題点]

上述のように、ジーメンス法では高純度ケイ業を得ることができるものの、製造コストが被めて高い。また、特別四57-140303のように、変動反応器を用いたものでは、電力消費量は少なく、製造コストの低減が可能ではあるもの、反応器内盤面からの不納物質の温入があるので、得られるケイ業の純度が低いものとならざるを得ない。

更に、特公昭 5 7 - 1 7 8 4 3 のように、塩木 雲炎中にシラン又はクロロシランを供給して出名

特開昭62-7619(3)

上記問題点を解決するために、本発明は次の発明を提供するものである。

第1の発明は、出発材へ向けて、ハロゲンと水 などの反応火炎を放射させると共に、この火炎中 にケイ素原料化合物を供給して前記出発材変面に ケイ素を折出させ、かつ、この折出したケイ素を

ケイ案を折出する。

缺火炎の設作は、ゲイ素原料及びハロゲンの合計に対して化学量額的に水素過剰で行うのが望ましい。但し、SiH 4 のように水素を発生する図料を使用する場合は、その分だけ供給水業を設ずることができる。ハロゲン過剰であると、ケイ素析出の際、不鈍物が共に折出するおそれがある。

ハロゲンとしては価格及び入手し易さの点から 塩素が最も好ましい。ケイ素原料化合物として は、熱分解によりケイ素を生じさせるもので あれば良いのであるが、ハロゲンと水楽との 透焼焼によって十分に分解される化合物が好適 である。具体的にはSiH。、SiHCQ;、 SiH2CQ2、SiH2CQ及びSiCQ。の 一種又は二種以上が好ましく用いられる。

ハコゲンとして選案を用いる場合、パーナにおいて、H2-C2zガスは次式のように燃焼し、H2+C2z-2HC2+44・2kcalこの発熱によって、原料は例えば、次式のように分解し、ケイ素微粒子を生じる。

審融調下させ、出発材下方にて舶集して得ること を特徴とするケイ素の製造方法である。

また第2の発明は、この第1の発明において、 水溝を用いることなく、出発材へ向けてハロゲン とシランとの反応火炎を放射させ、シランの熱分 解物たるケイ条を出発対表面に折出させるように したものである。

また第3の発明は、上下方向に延在すると共 に、反応廃ガスの排出口が形成された容器と、 誌窓器内の上路に重認された出発材と、

設容器内において、出発材の下部へ向けて設置された、少なくともハロゲンガス供給管とケイ業 気料化合物供給管とが接続される火炎発生用の パーナと、

該容器の底部に設けられたケイ素抜出装置と、 を満えてなることを特徴とするケイ案の製造装置 である。

本発明のうち、特許額求の凝固第1項に係る第 1の発明においては、ハロゲンと水溝との反応火 炎 (燃焼火炎) 中にてケイ素原料が熱分解され

S ! H . + 2 C 2 , - S i + 4 H C 2

SiH2Cl2+Si+2HCl

2 S 1 H C 2 1 + S 1 + 2 H C 2 + S 1 C 2 4 S 1 C 2 4 + 2 H 2 + S 1 + 4 H C 2

本発明のうち特許請求の範囲第7項に係る第2 の発明においては、水素は用いられず、シラン (Si H 4) がハロゲンと直に反応し、ケイ繁を

生じさせる.

このハロゲンとしては、やはり塩素が最も好ましい。塩素とシランとは、次式に従って反応してケイ素を生じさせる。 なお、この反応は活晃であり、パーナからは火炎が放射される。

S i H 4 + 2 C 2 2 -

Si+4 HC2+95.5kcal

第1及び第2の発明において、発生させる火歩の温度は、当然ながら、ケイ素原料化合物が分解してケイ製を折出させる温度(SiHeで300で、SiRC2。で1100で)よりも高くするのであるが、1200で以上の温度の火炎を発生させるのが好ましい。

特開昭62-7619(4)

第1の発明において、使用する水素は高純度の ものが好ましく、製品の必要純度に応じて精製 すればよい。例えばエイトナイン以上の独品ケ イ案を得るためには、特にN2、CO、CO2、 H:O.S (H:S 数算) のそれぞれが l p p m (容益)以下、好主しくは0.5pp皿以下、最 5 好ましくはり、1 pp四以下の合有率になるま で摘製する。精製法としては重常の方法でもよい が、−20℃以下、好ましくは−80℃以下、最 も紆ましくはー150℃以下に冷却した比較面積 の大きい多孔物質に接触させるのが好ましい。多 孔物質としてはゼオライトが最も有利でシリカゲ ル、シリカアルミナゲル、活性アルミナ、活性 炭がこれに次ぐ。比表面積は200㎡/g以上が . 好ましく、400以上であればさらに好ましく。 最も好ましくは600㎡/8以上である。もう 一つの好ましい撮影法は水素吸避合金(消えば FeTi, MgaNi, TiMnusなど) に吸急 させたH。を設定する方法である。

使用するCL2についても高額度のものが好ま

(容量)、舒ましくは 0 ・1 p p m 以下の合有率になるまで摘製する。精製法としては C 2 2 等を 合印及び/又は加圧して液体状態とし、蒸留する のが最も有利である。

第2の発明において、燃焼反応に供される SiH。は、供給する塩素に対して反応式

SiH・+2 こ 2 、+ Si+4 H C 2 の化学量論よりも過少に供給するのが選ましい。 SiH・を過剰に用いると、SiH・は高価であるばかりでなく、未反応SiH・を系外に取り出す版に空気と接触させると燃焼するからである。

これらのケイ業原料化合物及びハロゲンガスは、必要に応じて予無することができるが、この場合250℃以上、特に好ましくは350℃以上に予無することは好ましくない。 は600℃以上に予無することは好ましくない。 なぜならばそれ以上の温度では予無の際に分解が起きて、供給皆やバーナの関窓が生ずるためである。C22については、600℃以上に加熱してもよい。

しく、同様に必要に応じて精製する。例えばエイトナイン以上の製品を得るためには特にH2〇、ジュのそれぞれが、1ppm(容量)以下、好ましくは0.1以下の合有 事になるまで精製する。精製法としては、CLzを冷却及び/又は加圧して液体状態とし、底留するのが最も有利である。

ケイ 来原料たるSiH。、SiHC8)、SiC8。 等も必要に応じて希望すればよく、エイトナイン以上の製品ケイ素を得るためには特にP、B、Si、Asのそれぞれが1ppm(水栗化物炭質、含量) 好ましくは0.5、酸も好ましくは0.1ppm以下になるまで頻繁する。 特製は茂谷が最も容易かつ効果があり、有利である。

車案等のハロゲンとしては高純度のものが望ま しく、製品の純度に応じて精製して用いればよい。前記SiH4 と同様に塩素中の不純物、特に H2 〇、N2 等が製品純度を低下させるからであ る。例えばエイトナイン以上の製品を得るために は、特にH2 〇、N2 のそれぞれが1pp エ以下

本発明において、ケイ素折出反応はこれを反応容器中にて行う。この反応容器は、一部又は全全を全金級ケイ素製、又は炭化ケイ紊製とするので、全国ケイ素とする場合、全国ケイ素とする場合、かつ高級が低く、かつ高級のので、最も行ましくは、内面をケイ素になるので、最も行ました反応容器であってもよい。

本是明において、火炎を発生させるには通常のパーナを使用すれば良い。このパーナとしては会異ケイ素製スは炭化ケイ素製パーナを使用するのが好ましい。例えばエイトナイン以上の純暖を有する材質の金属ケイ素製パーナを用いるのが好ましい。

パーナの構造としては木業又はSiH・とハロゲンとにより火炎を発生させ得るちのであれば後々の構造のものが使用できる。例えば第4箇に示すように多重構造管としたものや、第3 図に示すように中央部に空闘部を有する三重構造管とした

ものでもよく、また、水楽又はSiK· とハロゲンとをそれぞれのパーナより供給するものでもよい。

本発明において、ハロゲンと水素との燃焼火炎 あるいは、シランとハロゲンとの反応火炎は、これらが出発材下部に当るように上向き又は斜めい。 向きにバーナ設置姿勢を設定するのが好ましい。 これは、後述のように、出発材に付着したケイ素 を出発材 底部に築め易くするためである。ただ し、第5図のように、三重管形状であって中央 が空洞になっているバーナを用いれば、酸バーナ を出発材の鉛直下方に設置し得る。

第1の発明及び第2の発明のいずれにおいても、ケイ茶化合物の熱分解もしくは、ハロゲンとの反応によりケイ来教粒子が生じる。この教粒子は、出発材に向って火炎に設送されて衝突し、この出発材表面に付着する。付着したケイ案教粒子は、火炎の無により帝融し(又は、火炎中において既に帝融状態にあるものは、その帝融状態を整持し)、出発材底部に突まって破棄となって海

本質的には意支えない。

出発材下方位置にて過寒されるのであるが、本発明においては、落下途中にいてケイ薬の溶液を 心却し、関体粒子として頻繁するのが好ましい。 即ち、液状のまよ縁葉する場合には、ケイ素酸中への不純物質の解け込みを防ぐために特殊ない。 中への不純物質の解け込みを防ぐために特殊ない。 はなっないが、固体粒子として過失 すれば、そのような配慮が不要であり、かつ過失 後の取扱いが極めて容易となる。

冷却を行うためには、液類が落下するゾーンに 冷却ガスを通風させるのが好ましい。 この冷却が スは、冷却効率を高めるために上向液とするのが 好ましい。

不活性ガスはケイ案と反応しないガスであればよいが、コストの面でアルゴンが最適である。 冷却ガスの温度は溶脱落下ケイ業績との温度差が大きい程、 冷却効率が高くなるので、 針ましくは 5 0 で以下がより。また、冷却ガスの上昇流遠は、大きい程 5 ケイ素満との接触ガス量が大きく、従って為交換

する..

また、出発材表面におけるケイ案の溶験の促進ないし雄特を図るために、福助的な加熱手段を設けても良い。この額助的な加熱手段としは、ハロゲンと水素とを燃料とするバーナや、高周波詩の加熱変異などを用いることができる。このような補助的な加熱手段は、これらによって山発射の面を加熱するように設けるのが好ましい。このはまたするによって大関化することを抑制している。

出発材としては、少なくとも変面がケイ素多結晶体又はSiO2からなるものが用いられる。 純度の極めて高いケイ素を得る場合には、この出発材を構成するケイ素もそれだけ高純度のケイ常数のものとし、かつ内部からの不純物質の出発対表面への拡散を防ぐために、出発対全体を高純度ケイ素製とするのが行きしい。

また、この出発材表面になるべく均等にケイ素が付着するように、この出発材はその治療は心型 りに回伝させるのが舒ましいが、静止していても

登が大きくなって好ましいが、 過度に大きいと 落下ケイ 養繭が 上方へ吹き 飛ばされてしまうので、 舒生しくない。 従って、 0 . 1 ないし 1 0 エノ 3 e c の 範囲が好ましく、 0 . 3 たいし 5 エノ 3 e c の 英囲が 最も 好ましい。

第1図は本発明の実施例に係るケイ裏の製造装 盆の構成を示す新面図である。

1 のは容器であって、上下方向に返在し、容器 内を外部から密封し得る緯成を有している。

容器 1 0 の上部には回転駆動装置 1 2 が設置されており、該回転駆動装置 1 2 の鉛度回転 1 4 は、容器 1 0 の上面を貫通して容器 1 0 内に挿入され、この鉛度回転 1 4 の下端に出発 材(本実施例においては高純度ケイ素多差晶体) 1 5 が差 音されている。

なお、鉛直回転離14が容器10の上面を貫通する部分には、シール装置18が設けられている。このシール装置18としては、接触式、非接触式のいずれでもよいが、複動による数少置次の 発生がない非接触式シール装置が好ましい。非接

## 特開昭62-7619(6)

触式の場合、シール部を通じて前途の不活性ガス を外部から内部に向けて流入させるのがよい。

出発材16の斜め下方には、出発材15の下部に向けてパーナ20が設置されている。このパーナ20は、生産性を向上させるために、複数本設置するのが好ましい。

バーナ20には、塩素等のハロゲンガスの供給管22とケイ業原料化合物供給管24が接続されると共に、更に本実施例においては水素を供給するための配管26が接続されている。容器10の上部には、バーナ20で発生する反応火炎の宛ガスを禁出するための排出口28が設けられている。

容器 1 0 の下部には、シール手段付のケイ素技 出装置 3 0 が設置されている。 本実施例におい て、この抜出装置 3 0 は、3 室に区面された格納 当 3 2、3 4、3 6 を有し、各室の間及び格納室 3 2、3 6 の外倒空面部は、期間可能でかつ開盤 動作時には密封可能な仕切板 3 8 a ~ d が設置されている。そして、各格納室 3 2、3 4、3 6 内

一方、容器10の底部(本実施例では格納第34の底部)に形成された冷却ガスの選入口42から容器10内に導入された冷却ガスのより、容器10内を上昇し、これを冷却器化せしめる。冷却ガスの排出口44から容器10外に排出される。また、一部の冷却ガスは、容器内、上昇し反応廃ガスの排出口28から容器10外に抜き出される。冷却器化したケイ、一旦貯留される。

なお、容易10から排出された冷却ガスは熱交 換器によって冷却し、再び容器10内に供給する のがコスト的に有利である。

整置の移動を継続し、格納室34内の受器40 内に所定量のケイ素が貯留した場合、仕切板38cを開けて格納室34内の受器40を格納室36に移動させる。そして、仕切板38bを開けて格納室32内の受器40を代わりに格納室34 内に導入する。なお、仕切板38b、38cを開 には粒子の受器 4 0 が 及入されている。 また、 格納室 3 4 の 底部には、 不活性ガスより なる 冷却ガスを溺入する 導入 ロ 4 2 が 開設されている。 そして、 容器 1 0 の 高さ方向中途位置で出発材 1 6 よりも下方の部分には、 冷却ガスの接出 ロ 4 4 が 開設されている。

このように構成されたケイ素の製造装置の作動例を次に説明する。

けるに生立って不活性ガス導入口32a、35aからそれぞれ格納室32、36内に不活性ガスを導入し、これら格納室32、36内の雰囲気を不活性ガス雰囲気としておく。

格納室38に移された受器40は、その内部に限持するケイ素粒子の選度が十分に低下した後、 仕切板38dを開けて装置外に取り出される。また、格納室32内には、仕切板38aを開けて別の受器40を挿入する。

このように、本発明装置によれば、出発材16 上に折出するケイ条は速焼的に存設補下されるので、出発材16が常時ほぼ同一寸法を維持する。 そのため、ケイ素の折出或長による装置線動の停止を行う必要がなく、連続的に高純度ケイ素の製造を行うことが可能である。

なお、火炎 4 6 から受ける熟により、出発村16の表面に折出したケイ葉は溶験する又は溶験状態を維持するのであるが、この溶散の熱量が不足する場合、或いは溶験速度を増大させるために、高周波誘導加熱装置等の適助加熱装置50を

特開昭62-7619(7)

第2回は本発明の異なる実施例に係るケイ素の製造装置の構成を示す新面図である。この第2図の実施例装置においては、ケイ実抜出装置が第1図のものと相違している。即ち、この第2図図の実施例装置においては、容器10の底部に網状部対ち4が斜めに類斜して設置しており、網状部対ち4上に落下したケイ素は子は、容器10の偶壁に設けられた抜出口56から容器10外に抜き出される。

なお、容易10の底部には冷却ガスの事入口 42が設けられており、冷却ガスはこの導入口

例においては、辞出口56はロータリーバルブ58等、容器内部の密封状態を維持した状態で発子を排出させ得る排出装置を設けるのが好ましいが、容器10内の圧力が大気圧よりも報当程度高い場合には、このような排出装置は必ずしも設置しなくともよい。

第3 図において、その他の構成は第1 図及び第2 図と同様であるので、同一部材に同一符号を付してその説明を省略する。

本お、叙上の装置は、本発明の一例であって、 本発明は他の態様においても実施し得る。例え ば、バーナを第5回のような三重管とし、中央部 を空閉としておけば、このバーナは出発材16の 始直下方に設置することができる。この場合、出 発材16から讀下するケイ素粒子は、バーナの中 央の空闘部を選過して落下することになる。

また、波滴 4 8 を冷却することなく融 液状で崩 祭しても良い。この場合は、受器 4 0 として高純 度ケイ素 製容器 又は高純度ケイ素で内張りされた 容器を用い、かつ容器に適宜の冷却手段を付設す 4 2 から容器 1 0 内に入り、網状部対5 4 を通過してケイ実柱子を冷却した後、容器 1 0 内を上昇する。 なお、網状部対5 4 にバイブレータを組むする。 な子に復動を与えて抜き出すことも可能である。 また、排出口5 5 5 にはロータリーバルで 3 6 性ガスシール装置を設け、空気がいる 2 位 で 3 1 0 内の圧力が大気圧よりも 相当 2 から選入 すに に 3 1 0 内の 圧力が大気圧よりも 4 2 から選入 すに 5 このようなシール装置は数値しなくとも

第2回のその他の構成は、容器10を上下に 互ってほぼ等径の推形状としたこと以外は第1回 の装置同様であり、同一部分に同一符号を付して その説明を省略する。

第3図は太免明の更に異なる実施的に係るケイ素の製造装置を示す版面図である。この第3図の実施的装置においては、容器10の底部がテーパ形状に致られており、容器10の底部に貯留したケイ実柱子は容器1で底部の抜出口58から容器10外に抜き出される。なお、この第3図の実施

れ迁且い.

[詹用]

第1の発明においては、ケイ変化合物の無分解によりケイ素が生じる。また、第2の発明においてはシラン (Sida) とハロゲンとの感染反応によってケイ素が生じる。生じたケイ案は出発材を適応に折出すると共に、この出発材から溶融資下し、頻楽される。

このように、ケイ素の付着する出発材それ自体の皮及はないので、高純度のケイ変を長い時間違統的に要素できる。また、ジーメンス法のような英大な電力消費がなく、電力原単位の小さい、従って安価なケイ素を製造できる。

更に、第2の発明においては、木素を用いていないので、木素のコスト分だけ原料コストを低でし得る。また、木葉に由来する不締物の選入が回避されるので、一層高純度のケイ楽を製造することが容易である。

而して、本発明によって得られる高純度ケイ素は、単結晶化、 意板に切断、 研密工程を設て半導

## 特開昭62-7619(8)

体 築 積 回 跑 製 遊 用 基 板 と し て 利用 する こ と が で きる。

#### [史悠好]

以下、第1及び第2の発明の実施例として具体的な製造例を説明する。

#### **事旅例 1**

第1 図に示す装置を用い、以下の条件及び手類 にて粒状の高純度ケイ素の製造を行った。

四ち、パーナ20に日2を1002/min及びC22を852/minで供給して燃烧させ、この火炎内にSiHC23を102/minで吹き込んでこの火炎を100mmの分子変多結晶体からなる出発材に吹き付けてケイ素を折出付着させると共に、下部を炎によって宿融し、数解ケイ素を自然調下させた。

なお、出名材は、鉛度熱心回りに1 r p m で回転させた。生成HCLと宋反応Hzを含む碗ガスは掛出口28から掛出した。

一方、25℃のアルゴンを1881/miaで 導入口42より供給して、この上昇流(0.4m

Aで得られた。得られたケイ素の純度はエイトナイン以上であった。

### 【知及】

以上詳遠した適り、本発明によれば、高純変のケイ素を、装置稼動工程に中断を加えることなく、迅焼的に製造することができる。また、電力消費量が係めて受かであり、しかもケイ業生成選展が等しく速いので、ケイ楽の製造単価が係めて低空なものとなる。

## 4.図面の簡単な説明

- 10…容器、16…出発材、20…バーナ、
- 30…因形物排出交额、
- 3 2 、 3 4 、 3 6 …格納室、 4 0 … 受器.
- 50、52…補助加熱装置。

代理人 弁理士 蚯野 瞬

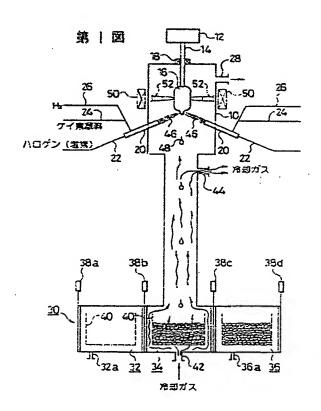
/ s o c) により積下ケイ業を均却因化させて受器 4 0 に収容した。受器 4 0 が満たされた後、仕切版 3 8 a ~ d を設作して拉状ケイ茶を外部へ取出した。ケイ業の平均取得速度は 0 . 4 8 k s / h であった。

原料 H 2 は、液体窒素で冷却したモレキュラーシーブに接触させたものを用い。 N 2 、 C O 、 C O 2 、 O 2 、 S ( H 2 S 投算) はいずれも 0 .1 p 2 m (容量) であった。原料 S i H C 2 1 は、蒸留したものを用い、P、B、S b、A 2 (いずれも水条化物設算) 含有率はいずれも 0 . 1 p p m (容量) 以下であった。

得られたケイ葉の純度はエイトナイン以上で あった。

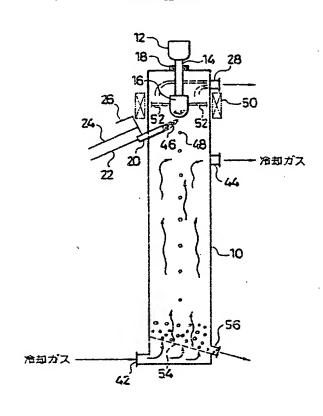
#### 夹笔例 2

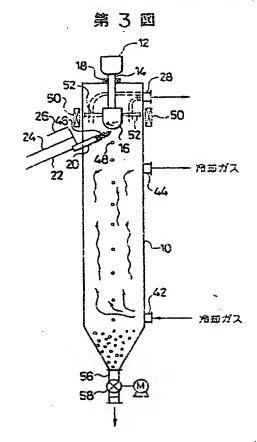
実施例 1 において、SiHCL、の代りに、SiH・を10L/minで供給した。また、CLュ は212/minに減少させると共に、Hzの供給を止めた。この他は実施例 1 と同じ操作を行った。その結果、ケイ変が0、40kg/



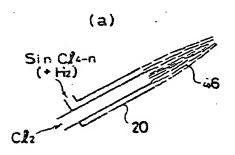
# 特開昭62-7619(9)

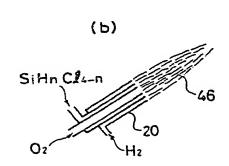






第4図





第5図

